### PLATING METHOD FOR HEAT TRANSFER PIPE

Publication number: JP62093039 (A)

Publication date: 1987-04-28

NAKAMA HIROTO; INATANI MASATOSHI Inventor(s):

Applicant(s): MATSUSHITA REFRIGERATION

Classification: - international: - European:

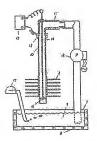
F28F1/40; B21D53/02; B21D53/08; C25D7/00; F28F1/10; B21D53/02; C25D7/00;

(PC1-7): B21D53/02: C25D7/00: F28F1/40

Application number: JP19850233771 19851018 Priority number(s): JP19850233771 19851018

## Abstract of JP 62093039 (A)

PURPOSE:To form uniformly an uneven plating layer having an excellent adhesion, and to obtain a quickening effect of a heat transfer with boiling by bringing a wall surface of a heat transfer pipe to electrolytic polishing by a plating liquid of a specified composition, and thereafter, forming an uneven metallic piating layer. CONSTITUTION:By combining a heat transfer pipe 10, a connecting pipe 11, and a circulating pump 12, a plating liquid 9 in a plating tank 7 is made to circulate to the inside of the heat transfer pipe 10. As for the piating liquid 9, that which has added a surface active agent of an oxyethylenic compound, and a hydrochloric acid ion of a low concentration as an additive is used. By a DC power source 13, a negative load is applied to a counter electrode 14 which has performed a platinum plating to a titanium bar and it becomes a cathode side, and a positive charge is applied to one connecting terminal 15 and it becomes an anode side, and an electric conduction is executed. Subsequently, a positive charge is applied to the counter electrode 14 and it becomes an andode side, and a negative charge is applied to one connecting terminal 15 and it becomes a cathode side, and an electric conduction is executed. In this way, an uneven metallic plating layer consisting of copper is formed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

### 四公開特許公報(A) 昭62-93039

@Int\_Cl.4 53/02 B 21 D 7/00 C 25 D F 28 F 1/40 識別記号

匈公開 昭和62年(1987)4月28日

广内整理番号 6778-4E Q-7325-4K

B-6748-3L

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称 伝執管のメツキ方法

> ②特 頤 昭60-233771

爾 昭60(1985)10月18日 四出

間 憨 人 72) 発明 老 老 4 īF 瘷 勿発 明 稲 松下冷機株式会社 の出 뗼

東大阪市高井田本通3丁目22番地 松下冷機株式会社内 東大阪市高井田本通3丁目22番地 松下冷機株式会社内 東大阪市高井田本涌3丁目22番地

外1名 加什 理 弁理士 中尾 無男

1、発明の名称

伝熱管のメッキ方法

2. 特許請求の節囲

伝熱管壁面に、オキシエチレン系界面活性剤と 低濃度の塩化物イオンを添加剤として加えたメッ キ液により、第1工程で伝熱管壁面をアノード側 とし短時間通電し伝熱管壁面を電解研磨した後、 第2工程で伝熱管壁面をカソード側として、凹凸 の金属メッキ脳を形成してなる伝熱管のメッキ方 法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は熱交換器や、ヒートパイプに利用され る、特に液媒体を流動させる伝熱管に関する。 従来の技術

熱交換部材化多孔質層を形成し、表面積の増大 沸腾伝熱の促進効果を計ることは一般に知られて いるが、伝熱管内に多孔質層を形成することは糖 結、溶射法では困難であるから通常はメッキ法を 利用する。しかし、この様な表面積を増大し排酵 伝熱の促進効果を計るために行うメッキ法は、平 滑メッキと異った条件で加工し、適度なポーラス 性と突起を有するメッキ層に仕上げる必要がある。

との様をメッキ層を形成する方法としては、通 常の平滑メッキを得るために必要な錯塩や、にか わ状物質,光沢剤,結晶微粒子化のための添加剤 等をメッキ液中に配合しないか、極く微量とした メッキ液を使用し、メッキ条件としては一般的に 高温で高電流密度で行ない、メッキ液は高速の流 動攪拌を行うことにより形成される。

発明が解決しようとする問題点

しかしながら、この様な条件で伝熱管内壁面等 にメッキ液を導入しても高温,高電流でメッキを 行うとメッキ液が不安定を状態であるためにメッ キ液入口及び電極間間隔が比較的小さい個所に局 部的に金属が析出するなどなかなか内部まで均一 KO多孔質状のメッキをすることができず、錯塩の 少ない不安定なメッキ液条件となっているため短 時間に分解を起こし、量産性に向かないばかりか、 伝熱管バイア盤面とメッキ層との密着も不充分で あり、液媒体の流動時及び振動や衝撃にてメッキ 層が剝離してしまう等の問題点があった。

本発明は、上記問題点に鑑み、均一にかつ密着 性の優れた凹凸状のメッキ層を形成し袋面積の増 大した、沸腾伝熱の促進効果が計れる伝熱壁面を もつ伝熱管を提供するものである。

# 問題点を解決するための手段

上記問題点を解決するために、本発明の伝熱智 のメッキ方法は、オキシエチレン系界面店性剤と 低濃度の塩化物イオンを終加剤として加えたメッ キ液により、第1工程で伝熱管盤面をアノード側 として短時間通電し伝熱管壁面を電解研摩した後、 第2工程で伝熱管壁面をカソード側として、凹凸 の金属メッキ海を形成してなる伝熱管のメッキ方 生である。

## 作 用

本発明は上記した構成によって、メッキ液中の オキシエチレン系界面活性剤であるポリオキシエ チレンオレイルエーテルの分子につかまえられて

管2の面機6a、6bはかしめ加工と容接により 完全にシールされ、内部にフロンガスが對入され ている。てはヒーター8により温調可能なメッキ 槽であり、メッキ波目が入れられてある。このメ ッキ液 B としては、O.6mol/l CuSO4.5H2O. 0.6mol/0 H2SO4.0.33×10-mol/0 HC0 及び19 mg/l ポリオキシエチレンオレイルエー テルが含まれている。また10は両端6a,6b を封止する前の伝熱管であり、連結管11と循環 ポンプ12を組み合わせることにより、メッキ液 9を伝熱管10の内部に循環させるようにしてい る。尚、すでに放然フィン3は伝熱管10を拡管 機(図示せず)で拡管することにより伝熱管10 の外周に固定されている。さらに連結管11には、 直流電源13に直結されているチタン棒に白金メ ッキをほどとした対極14と、対極14と逆の電 荷を与えられる接続端子15とが固定されている。 伝熱管10と連結管11とを接続機子15で結合 させた時、接続端子15と対極14との接触を防 止するためにポリプロピレンでできた不電導体の

### 爽 施 例

以下本発明の一実施例について、第1図から第 4図を参考にしながら説明する。

1 は銅パイプの伝熱管 2 とアルミニウムの専片 加工した放熱フィン3 とからなる熱交換器である。 との伝熱管 2 の内壁面 4 には凹凸の網からなる ・金属メッキ角 5 が形成されている。又、この伝統

スペーサー1 6 が挿入されている。又1 7 はメッ +液 9 に空気を吹き込むエアーポンプである。 次にかかる構成での熱交換器の製造方法につい て説明する。

まず、伝熱管10と放熱フィン3とを定位置にて仮談合しておき、伝熱管10を所定の拡管機( 図示せず)で拡管し、伝熱管10と放熱フィン3とを圧着させておく。次に、この伝熱管10と連続管11と循環ボンブ12とを組み合わせ、メッキ槽7中のメッキ液9を伝熱管10の内部に循環させる。この時、メッキ液9としては0.8mol/& H2SO4,

CuSO<sub>4</sub>・5H<sub>2</sub>O、0、5moℓ/ℓ H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>・
O、33×10<sup>-3</sup> moℓ/ℓ HCℓ、19mq/ℓ ポリオキ
シェチレンオレイルエーテルを含む設性張散倒メ
ッキ液を使用する。メッキ液日の温度はメッキ符
てのヒーター8 により加熱されめ50℃とした。
さて、 直板電原13 によりチタン様に白金メッキを施した対極14 KQの電荷をかけカソード側
とし、一方の接続強子15 Kは正の電荷をかけフ
ノード側とする。この時の電流値は約200mA/cd

とし約30秒間通電する。次に対極14K正の電荷をかけてノード側とし一方の接続端子15Kは 負の電荷をかけカソード側とし、200mA/oilの電流をかけ約20分間通電する。

とこで通常のメッキ液であれば、カソード側が もる伝統管100内を面全体に均一を用かったカード側が らなるを以来であるが、リッキ液リオーション・メーシン・メーターのといる性例をでは、メーターの はまイオンとを有するた態が、一とでは現からなる金属メッキがはなれる。このになみる。 の理由としては、界面面がのが、ことがリオールのである。 との理由としている卵イオンとのである。 との理由としている卵イオンとのでは、アールのでのは、アールののでは、アールののでは、アーナルののでは、オーナルでのは、オーナンが、安定に結合する。

尚、この場合に、対極14に負の電荷をかけカ ソード側とし、一方の接続端子15には正の電荷 をかけアノード側とし200mA/cd の電流をか け約30秒間通電する時に、通電時間が30秒よりも長くなると、対極14に開からなる金属メッキが多く析出し、それが第2工程では対極14 ポープノード側となり倒からなる金属メッキが溶い出し、再度伝統管10の内壁面に例かが多く形成され、それが伝統管10の内壁面に附出するが伝統管10の内壁面に析出する例からなる凹凸の金属メッキ層51乗らかいメッキとして形成されるという問題がある。

次に、錦バイブ10の内壁を勝死により洗浄し、 乾燥した後フロンガスを内部に封入し、両端 Ga, Gbをかしめ溶接することにより、伝熱管2と放 熱フィン3とを持つ熱交換器1が完成する。

との様にして得られた熱交換器 1 は、伝熱管 2 の内壁面 4 の凹凸の網からなる金属メッキ層 5 に は、 樹枝状の網メッキが密に形成されており、表 単すが留大させるばかりではなく、 樹枝状の 卵メ すが密に形成させているため凹凸の網からなる 金属メッキ層 5 は、 渉降伝熱の渉勝核となり、 通 常の針状の凹凸メッキに比較して弥降伝熱の促進

 からなる金銭メッキ層が電解研摩された伝熱管 2 の内壁面 4 に形成されるのでその密着性はたいへ ん良好であり、常に安定した凹凸の銅メッキ層 5 が形成される。

尚、本発明の実施例では凹凸の側からなる金属メッキ層5を形成させる手段として、酸性硫酸網メッキ液を使用したが、熱医導性の画でに網がありったるものの他の金属のではない。さらに塩り、メッキ液中で塩素イオンとしる。と、メッキ液中で塩素イオンとしる。と、メッキアで含くものであ満れる塩化物では、メッキアで含くものであ満れる塩と、メッキアの場からなる金属メッキ層5 とならず平大きたのと、カッキの密度が繋になる。

又オキシエチレン系の界面活性剤であるポリオ キシエチレンオレイルエーテルについても、その 酸度が5 mg/8未満であるとメッキ層が凹凸の銅 からなる金属メッキ層とならず平たんなメッキ層となり、又100 mg/&より大きくなると凹凸の 別からなる金属メッキ層5は形成されるぬがメッキの密度が誠になる。

発明の効果

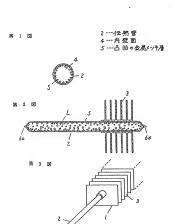
 が得られるものである。

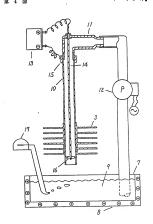
4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す然交換器の検 断面図、第2図は同熱交換器の縦断面図、第3図 は同熱交換器の斜視図、第4図は同メッキ装置の 短転構成図である。

2……伝熱管、4……内壁面、5……凹凸のメ ッキ層、9……メッキ液。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名





9 --- メッキ層